Załącznik nr 8 do SIWZ

**Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych**

**FORMULARZ – PARAMETRY TABLICY**

**Producent**:

**Model**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Parametry wymagane** | **Parametry proponowanego urządzenia**  **WYPEŁNIA OFERENT** | **Spełnienie wymogów OPZ (TAK/NIE)**  **WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY** |
|
| **1** | Wymiary tablicy:  a) obudowa min.: szerokość: 1800,00 mm, wysokość: 2300,00 mm  b) ekran min.: szerokość 1536,00 mm, wysokość 1152,00 mm  c) zawieszenie ekranu na wysokości: 948 mm (podstawy ekranu) | Wymiary tablicy:  a) obudowa min.:  szerokość ……………………………..., wysokość ………………………………..  b) ekran min.:  szerokość ……………………………..., wysokość ………………………………..  c) zawieszenie ekranu na wysokości ………………………………. |  |
| **2** | Rodzaj: jednostronna | Rodzaj: ……………………………………………………………………………………………………… |  |
| **3** | Typ matrycy: technologia LED SMD diody o wysokiej jakości, gdzie jasność pojedynczej diody: min 600 mcd)  RGB | Technologia: ……………………………………………………………………………………………….  (jasność pojedynczej diody min…………………………………………………………………..) |  |
| **4** | Matryca: odległość pomiędzy diodami w pionie i poziomie (raster) min. 2,5 – 3,5 mm | Matryca: odległość pomiędzy diodami w pionie i poziomie (raster) wynosi ……………… mm |  |
| **5** | Rozdzielczość matrycy: min.: pion 330 pikseli, poziom 450 pikseli | Rozdzielczość matrycy: min.: pion ………... pikseli, poziom ……………. pikseli |  |
| **6** | Jasność matrycy: min. 3500 cd/m2 | Jasność matrycy: min. ………………………… cd/m2 |  |
| **7** | Stopień ochrony na uderzenie mechaniczne/ udar mechaniczny: min. IK 07 | Stopień ochrony na uderzenie mechaniczne/ udar mechaniczny: min. ……………………………………. |  |
| **8** | Stopień ochrony szczelności: min. IP 54 | Stopień ochrony szczelności: min. ………………………………….. |  |
| **9** | Rodzaj sterowania matrycą: HDMI/ DVI | Rodzaj sterowania matrycą: ……………………………………………. |  |
| **10** | Tryb pracy DVI: min. 1024 x 768 / 60Hz | Tryb pracy DVI: min. ……………………………………………………………………………………. |  |
| **11** | Kąt widzenia pion/ poziom: min. 120/ 120 | Kąt widzenia pion/ poziom: min. ………………………………………………….. |  |
| **12** | Żywotność diod – czas pracy diod LED przy największym niż 50% ubytku jasności i przy prądzie nominalnym: min. 85 000 h | Żywotność diod – czas pracy diod LED przy największym niż 50% ubytku jasności i przy prądzie nominalnym: min. ……………………………………………………. |  |
| **13** | Automatyczna weryfikacja niedziałających diod | Automatyczna weryfikacja niedziałających diod: tak nie |  |
| **14** | Prawidłowa praca w przedziale temperatur od -25C do + 50C, w warunkach pełnego nasłonecznienia. | Prawidłowa praca w przedziale temperatur od …………….. do ……………….., w warunkach pełnego nasłonecznienia. |  |
| **15** | Obudowa: stal nierdzewnej oraz płyty krion | Obudowa: ...................................................................................................... |  |
| **16** | Szyby w obudowach totemu: winny być pokryte powłoką antyrefleksyjną (w celu wyeliminowania efektu odbijania promieni słonecznych od szyby obudowy) | Szyby w obudowach totemu: ……………………………………………………………………. |  |
| **17** | Zabezpieczenie komponentów elektronicznych przed: skutkami opadów atmosferycznych, wilgocią, zbieraniem się pary wodnej wewnątrz i zapyleniem o stopniu ochrony min. IP54 | Zabezpieczenie komponentów elektronicznych przed: skutkami opadów atmosferycznych, wilgocią, zbieraniem się pary wodnej wewnątrz i zapyleniem o stopniu ochrony min. ………………………………………………………….. |  |
| **18** | Czujnik zbicia szkła, czujnik wstrząsu i otwarcia | Czujnik zbicia szkła, czujnik wstrząsu i otwarcia: tak nie |  |

*Oświadczam, że urządzenie spełnia wszystkie pozostałe wymagania OPZ oraz SIWZ .*

………………………………………

*Czytelny podpis wykonawcy   
oraz pieczęć firmowa*